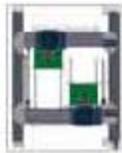


# YS24

小型超高速模块贴片机



**72,000CPH**

(0.05sec / CHIP)

卓越的贴装能力  
新开发的双段输送台



**L700×W460mm**

对应超大型基板

## 特点

- ✓ 72,000CPH (0.05sec/CHIP) 卓越的贴装能力 新开发的双段输送台
- ✓ 34 k CPH/m<sup>2</sup> 世界第一的面积生产率\*  
\*截至2009年5月 雅马哈发动机调查
- ✓ L700×W460mm 对应超大型基板
- ✓ 对应雅马哈双搬运轨道系统
- ✓ 120 最大供料器数
- ✓ 0402~32×32mm对应元件

## 基本规格

机型	YS24
对象基板	L50×W50mm~L700×W460mm
贴装能力	72,000CPH (0.05秒/CHIP: 本公司最佳条件)
贴装精度	±0.05mm(μ+3σ)、±0.03mm(3σ)
对象元件	0402~□32mm MAX(高度6.5mm以下)
元件种类	120种(最大/换算成8mm卷带)
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V ±10%
供气源	0.45MPa以上、清洁干燥状态
外形尺寸	L1,254×W1,687×H1,445mm(突起部分除外)
主体重量	约1,700kg